

組込み技術セミナー(実力養成コース)のご案内

主催 香川高等専門学校、(公財)かがわ産業支援財団

香川高専では、「組込み技術セミナー」を(公財)かがわ産業支援財団の「新かがわ中小企業応援ファンド等事業高度産業人材育成事業」の一環として順次開催しております。

今回は、入門コースに続く「実力養成コース(2日間コース)」のご案内です。入社2～3年目程度のこれからの活躍が期待される技術者を対象としております。入社2～3年目と言えば、プログラミングに自信がついてきて、組込みソフトウェア開発の現場にも慣れて来た頃だと考えています。こういったタイミングに基本となる技術要件をチェックし、技術力を振り返ることで、今後の飛躍への足固めをしていただくことを本セミナーの目的としています。この機会に多数の方が受講されますようご案内申し上げます。

記

【日時】

1日目 令和4年9月1日(木) 9:30～17:00

2日目 令和4年9月2日(金) 9:30～17:00

【会場】

〒761-8058 高松市勅使町355
香川高等専門学校高松キャンパス
地域イノベーションセンター2F 会議室

【受講料】

無料

【対象】

以下のどちらかに該当される方
・組込みソフトウェア開発の経験を有する方
・組込み技術セミナー(基礎コース)を受講済みの方

【定員】

10名

【内容】

1. 開発課題と失敗事例の解説
2. 組込み向け構造化分析・設計(講義)
3. 組込みプログラミング(講義)
4. ソフトウェアテスト・レビュー(講義)

【使用教材】組込みソフトウェア技術者向け SESSAME テキスト

【講師】 NPO 法人 組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会 (SESSAME) 講師

【申込方法】『お名前』、『ご所属』を添えて、メールにてお申込みください。

香川高等専門学校 総務課研究協力係

E-mail: kenkyu@t.kagawa-nct.ac.jp

【申込締切】 令和4年8月5日(金) 17:00

【問い合わせ先】

香川高等専門学校電気情報工学科 山本雅史

E-mail: m-yamamoto@t.kagawa-nct.ac.jp

Tell: 087-869-3910